

证券代码：002017

证券简称：东信和平

### 东信和平科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2023-01

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	方正证券股份有限公司：宋辰超、王金森 国信证券股份有限公司：付晓钦 富国基金管理有限公司：王佳晨 创金合信基金管理有限公司：王鑫 誉辉资本管理(北京)有限责任公司：董良泓 北信瑞丰基金管理有限公司：石础
时间	2023年2月8日 15:00
地点	公司会议室（线上调研）
上市公司接待人员姓名	董事、副总经理、董事会秘书、总法律顾问：陈宗潮 证券事务代表：黄少芬
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1、公司智能卡三大业务各自占智能卡业务收入的比例有多少？</p> <p>答：公司智能卡业务主要覆盖移动通信、金融服务、政府公共事业等领域，移动通信方面主要产品为 NFC-SIM、USIM 等；金融支付方面主要产品为金融 IC 卡；政府公共事业方面主要产品为身份证、社会保障卡、电子护照、居民健康卡、ETC 记账卡、交通卡等。三大业务占公司智能卡业务收入比例较为平均。</p> <p>2、请简单分析金融卡行业发展趋势。</p>

答：根据相关数据显示，近年来中国金融 IC 卡发行量和交易量逐年递增，相比于传统磁条介质银行卡，金融 IC 卡具有安全性高、存储容量大、扩展功能等突出优势。随着国内支付业务量稳步增长，金融 IC 卡的使用场景和应用领域将进一步拓宽，带来新的发展机遇。

公司在金融行业以其领先的市场竞争力始终保持着较高的市场份额，与国内外各大银行保持长期良好的合作关系。公司具备自主研发金融 IC 卡 COS、应用的能力，拥有自主知识产权的金融产品平台，与 200 多家银行建立良好合作关系，后续将继续紧跟行业市场动态，积极推动在金融领域的业务合作与市场布局。

### **3、公司安全芯片的采购模式？**

答：公司直接通过向国内外领先的安全芯片商采购半导体芯片。

### **4、公司数字安全与平台业务的毛利率水平？**

答：公司数字身份安全管理平台及行业解决方案能为需要连接的设备提供固件保护、身份识别、链路加密、远程配置等服务，主要产品包括 eSIM、eSE、RFID 产品与解决方案，主要应用于车联网、消费电子、工业互联网、安防、能源领域。不同领域对产品等级的要求不同，数字安全与平台业务产品和服务的毛利率水平有所不同。

### **5、公司有涉及数字人民币相关的业务吗？**

答：数字人民币的钱包形态可分为软钱包和硬钱包。软钱包以人行数研所 APP 和各运营机构银行的 APP 为主，而硬钱包形态较为多样化，主要是具有硬件安全单元介质的数字人民币载体，如具备 SE 安全元件的手机、NFC-SIM 卡、银行卡及可穿戴设备等。目前数字人民币仍处于推广阶段，各类产品和方案正在不断完善，市场将决定数字人民币功能的产品演进。公司已有的数字人民币相关的产品主要为可视智能卡产品、一卡通

	<p>智能穿戴产品及相关技术的应用，公司高度关注行业动态，积极探索数字人民币应用产品的商业模式。</p> <p><b>6、公司的车联网业务模式是怎样的？</b></p> <p>答：公司通过“数字身份模块+数字安全平台+行业解决方案”模式为客户提供安全可靠的平台服务，目前已与几家车企、集成商建立业务合作关系，为其提供安全接入解决方案、数字汽车钥匙解决方案等。</p> <p><b>7、公司海外业务主要以智能卡为主，主要合作的国家有哪些？</b></p> <p>答：公司经过近 20 年国际市场经验积累，海外布局契合国家“一带一路”战略，拥有 5 个海外专业运营团队、4 家海外控股公司和 3 个海外生产基地，为亚洲、欧洲、非洲等 60 多个国家和地区的运营商和金融机构提供产品和服务。</p> <p><b>8、公司对于未来整体业务增长展望情况？</b></p> <p>答：“十四五”期间，公司统筹产业加速发展和科技创新驱动，打造数字身份及安全“1+2+N”系统技术平台新架构，加快推动国内外双循环市场协同开拓，依托产业升级和技术创新，深耕挖潜智能卡业务、延伸拓展数字身份与平台业务，实现高质量发展。</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>否</p>
<p>附件清单(如有)</p>	<p>不适用</p>
<p>日期</p>	<p>2023 年 2 月 8 日</p>